



**ALPHA & OMEGA**  
SEMICONDUCTOR



**AO4806**

## Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor

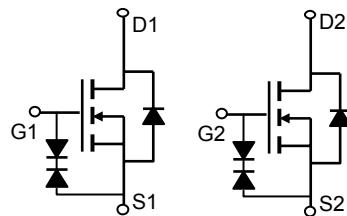
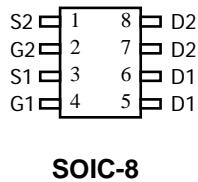
### General Description

The AO4806 uses advanced trench technology to provide excellent  $R_{DS(ON)}$  and low gate charge. They offer operation over a wide gate drive range from 1.8V to 12V. It is ESD protected. This device is suitable for use as a uni-directional or bi-directional load switch, facilitated by its common-drain configuration.

*Standard Product AO4806 is Pb-free (meets ROHS & Sony 259 specifications). AO4806L is a Green Product ordering option. AO4806 and AO4806L are electrically identical.*

### Features

$V_{DS} (V) = 20V$   
 $I_D = 9.4A (V_{GS} = 10V)$   
 $R_{DS(ON)} < 14m\Omega (V_{GS} = 10V)$   
 $R_{DS(ON)} < 15m\Omega (V_{GS} = 4.5V)$   
 $R_{DS(ON)} < 21m\Omega (V_{GS} = 2.5V)$   
 $R_{DS(ON)} < 30m\Omega (V_{GS} = 1.8V)$   
 ESD Rating: 2000V HBM



### Absolute Maximum Ratings $T_A=25^\circ C$ unless otherwise noted

Parameter	Symbol	Maximum	Units
Drain-Source Voltage	$V_{DS}$	20	V
Gate-Source Voltage	$V_{GS}$	$\pm 12$	V
Continuous Drain Current <sup>A</sup>	$I_D$	9.4	A
$T_A=70^\circ C$	$I_D$	7.5	
Pulsed Drain Current <sup>B</sup>	$I_{DM}$	40	
Power Dissipation	$P_D$	2	W
$T_A=70^\circ C$	$P_D$	1.28	
Junction and Storage Temperature Range	$T_J, T_{STG}$	-55 to 150	°C

### Thermal Characteristics

Parameter	Symbol	Typ	Max	Units
Maximum Junction-to-Ambient <sup>A</sup>	$R_{\theta JA}$	45	62.5	°C/W
Steady-State		72	110	°C/W
Maximum Junction-to-Lead <sup>C</sup>	$R_{\theta JL}$	34	40	°C/W

**Electrical Characteristics ( $T_J=25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted)**

Symbol	Parameter	Conditions	Min	Typ	Max	Units
<b>STATIC PARAMETERS</b>						
$\text{BV}_{\text{DSS}}$	Drain-Source Breakdown Voltage	$I_D=250\mu\text{A}, V_{GS}=0\text{V}$	20			V
$I_{\text{DSS}}$	Zero Gate Voltage Drain Current	$V_{DS}=16\text{V}, V_{GS}=0\text{V}$ $T_J=55^\circ\text{C}$			10 25	$\mu\text{A}$
$I_{\text{GSS}}$	Gate-Source leakage current	$V_{DS}=0\text{V}, V_{GS}=\pm 10\text{V}$			$\pm 10$	$\mu\text{A}$
$\text{BV}_{\text{GSO}}$	Gate-Source Breakdown Voltage	$V_{DS}=0\text{V}, I_G=\pm 250\mu\text{A}$	$\pm 12$			V
$V_{\text{GS(th)}}$	Gate Threshold Voltage	$V_{DS}=V_{GS}, I_D=250\mu\text{A}$	0.5	0.75	1	V
$I_{\text{D(ON)}}$	On state drain current	$V_{GS}=4.5\text{V}, V_{DS}=5\text{V}$	30			A
$R_{\text{DS(ON)}}$	Static Drain-Source On-Resistance	$V_{GS}=10\text{V}, I_D=9.4\text{A}$ $T_J=125^\circ\text{C}$		11 14.3	14	$\text{m}\Omega$
		$V_{GS}=4.5\text{V}, I_D=8\text{A}$		12.6	16	$\text{m}\Omega$
		$V_{GS}=2.5\text{V}, I_D=6\text{A}$		16.5	22	$\text{m}\Omega$
		$V_{GS}=1.8\text{V}, I_D=4\text{A}$		23.4	30	$\text{m}\Omega$
$g_{\text{FS}}$	Forward Transconductance	$V_{DS}=5\text{V}, I_D=9.4\text{A}$		37		S
$V_{\text{SD}}$	Diode Forward Voltage	$I_S=1\text{A}$		0.72	1	V
$I_S$	Maximum Body-Diode Continuous Current				3	A
<b>DYNAMIC PARAMETERS</b>						
$C_{\text{iss}}$	Input Capacitance	$V_{GS}=0\text{V}, V_{DS}=10\text{V}, f=1\text{MHz}$		1810		pF
$C_{\text{oss}}$	Output Capacitance			232		pF
$C_{\text{rss}}$	Reverse Transfer Capacitance			200		pF
$R_g$	Gate resistance	$V_{GS}=0\text{V}, V_{DS}=0\text{V}, f=1\text{MHz}$		1.6		$\Omega$
<b>SWITCHING PARAMETERS</b>						
$Q_g$	Total Gate Charge	$V_{GS}=4.5\text{V}, V_{DS}=10\text{V}, I_D=9.4\text{A}$		17.9		nC
$Q_{\text{gs}}$	Gate Source Charge			1.5		nC
$Q_{\text{gd}}$	Gate Drain Charge			4.7		nC
$t_{\text{D(on)}}$	Turn-On Delay Time	$V_{GS}=10\text{V}, V_{DS}=10\text{V}, R_L=1.1\Omega, R_{\text{GEN}}=3\Omega$		3.3		ns
$t_r$	Turn-On Rise Time			5.9		ns
$t_{\text{D(off)}}$	Turn-Off Delay Time			44		ns
$t_f$	Turn-Off Fall Time			7.7		ns
$t_{\text{rr}}$	Body Diode Reverse Recovery Time	$I_F=9.4\text{A}, dI/dt=100\text{A}/\mu\text{s}$		22		ns
$Q_{\text{rr}}$	Body Diode Reverse Recovery Charge	$I_F=9.4\text{A}, dI/dt=100\text{A}/\mu\text{s}$		8.6		nC

A: The value of  $R_{\theta JA}$  is measured with the device mounted on 1 in<sup>2</sup> FR-4 board with 2oz. Copper, in a still air environment with  $T_A=25^\circ\text{C}$ . The value in any given application depends on the user's specific board design. The current rating is based on the  $t \leq 10\text{s}$  thermal resistance rating.

B: Repetitive rating, pulse width limited by junction temperature.

C. The  $R_{\theta JA}$  is the sum of the thermal impedance from junction to lead  $R_{\theta JL}$  and lead to ambient.

D. The static characteristics in Figures 1 to 6 are obtained using 80  $\mu\text{s}$  pulses, duty cycle 0.5% max.

E. These tests are performed with the device mounted on 1 in<sup>2</sup> FR-4 board with 2oz. Copper, in a still air environment with  $T_A=25^\circ\text{C}$ . The SOA curve provides a single pulse rating.

Rev 3 : Sept 2005

THIS PRODUCT HAS BEEN DESIGNED AND QUALIFIED FOR THE CONSUMER MARKET. APPLICATIONS OR USES AS CRITICAL COMPONENTS IN LIFE SUPPORT DEVICES OR SYSTEMS ARE NOT AUTHORIZED. AOS DOES NOT ASSUME ANY LIABILITY ARISING OUT OF SUCH APPLICATIONS OR USES OF ITS PRODUCTS. AOS RESERVES THE RIGHT TO IMPROVE PRODUCT DESIGN, FUNCTIONS AND RELIABILITY WITHOUT NOTICE.

## TYPICAL ELECTRICAL AND THERMAL CHARACTERISTICS

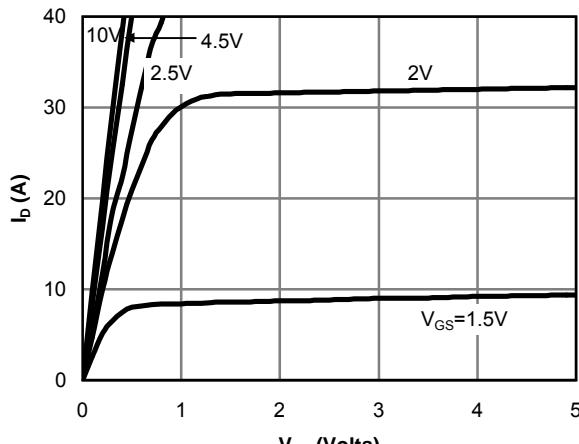


Fig 1: On-Region Characteristics

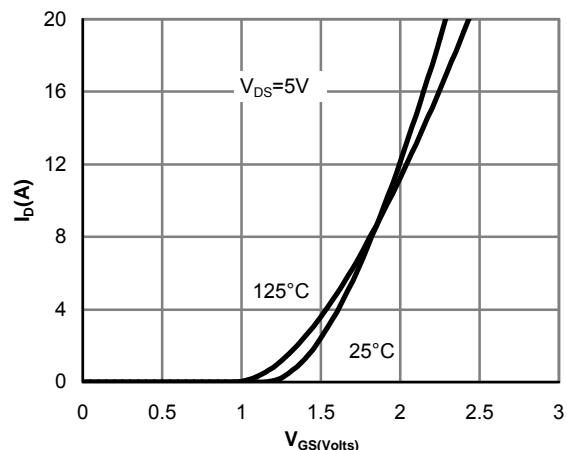


Figure 2: Transfer Characteristics

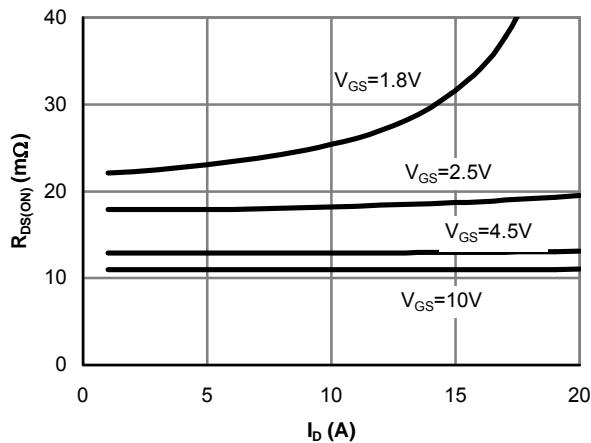


Figure 3: On-Resistance vs. Drain Current and Gate Voltage

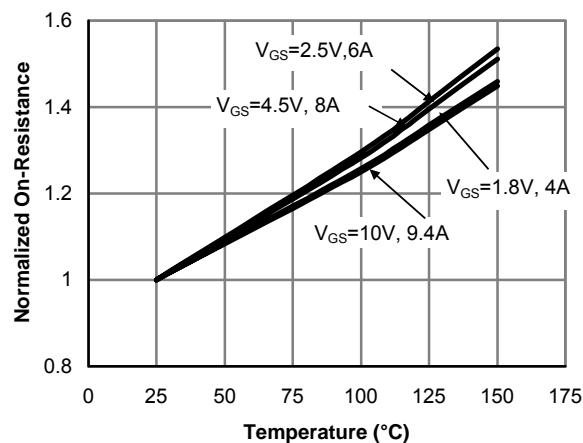


Figure 4: On-Resistance vs. Junction Temperature

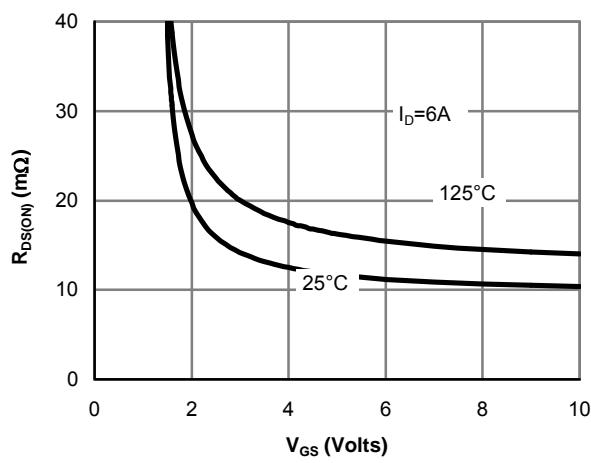


Figure 5: On-Resistance vs. Gate-Source Voltage

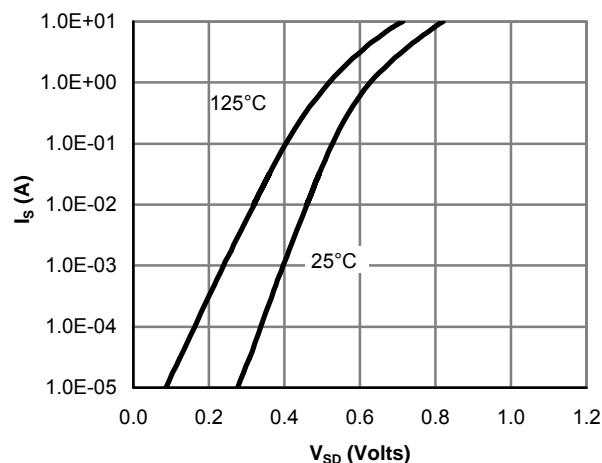


Figure 6: Body-Diode Characteristics

## TYPICAL ELECTRICAL AND THERMAL CHARACTERISTICS

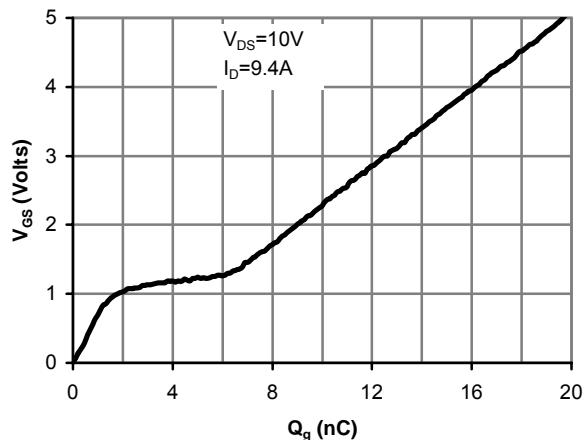


Figure 7: Gate-Charge Characteristics

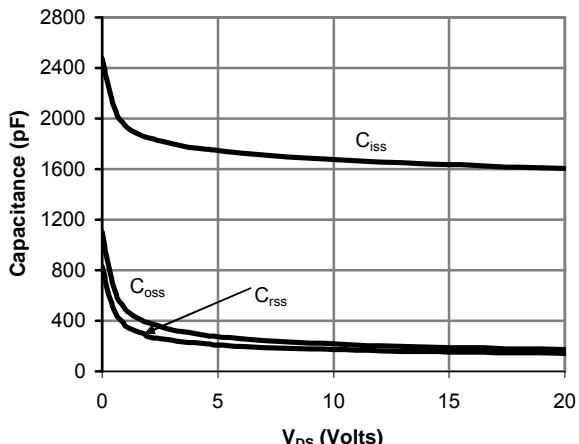


Figure 8: Capacitance Characteristics

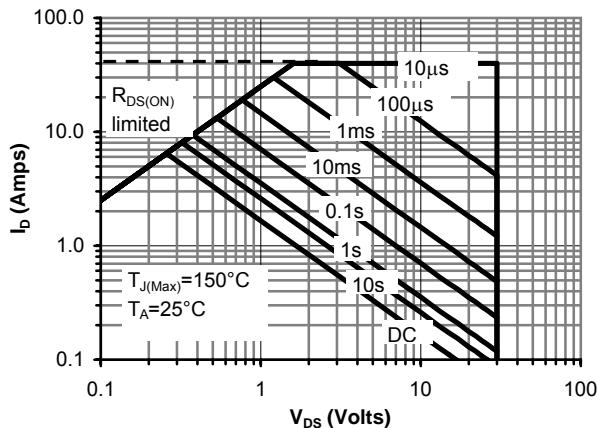


Figure 9: Maximum Forward Biased Safe Operating Area (Note E)

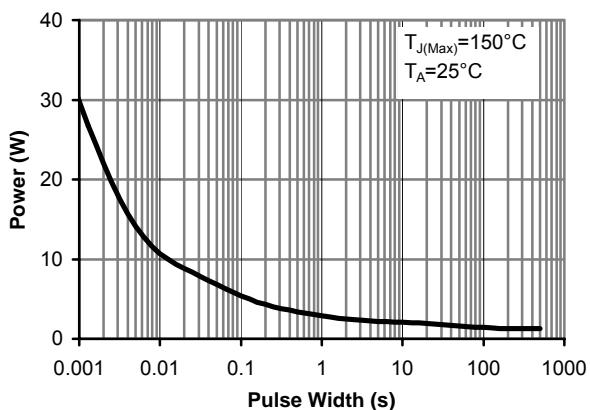


Figure 10: Single Pulse Power Rating Junction-to-Ambient (Note E)

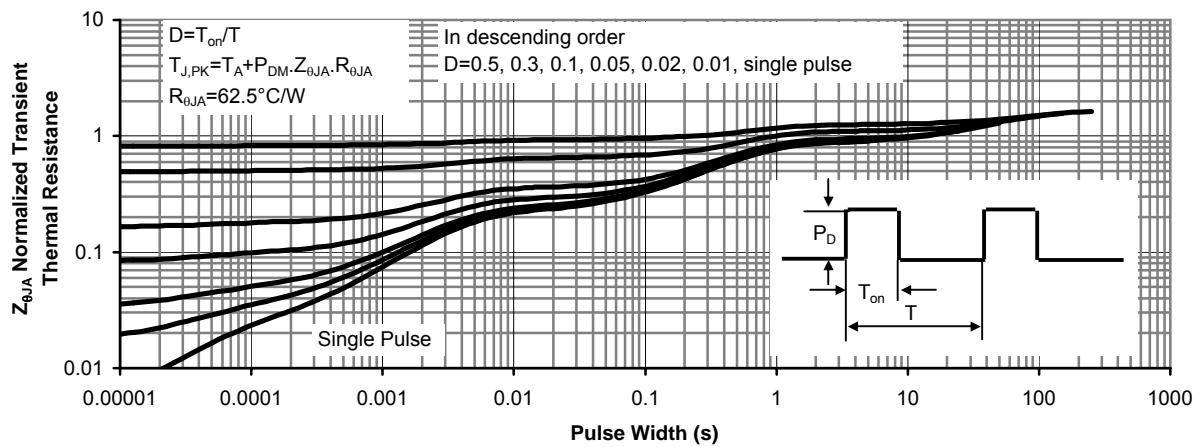


Figure 11: Normalized Maximum Transient Thermal Impedance



# OCEAN CHIPS

## Океан Электроники

### Поставка электронных компонентов

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибутором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А